PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 02052485 A

(43) Date of publication of application: 22.02.90

(51) Int. CI

H01S 3/18

(21) Application number: 63205200

(22) Date of filing: 17.08.88

(71) Applicant:

RES DEV CORP OF

JAPANTOKYO INST OF TECHNOL

SANYO ELECTRIC CO LTD

(72) Inventor:

IGA KENICHI

FURUSAWA KOTARO

IBARAKI AKIRA

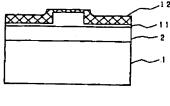
(54) MANUFACTURE OF SURFACE-EMISSION TYPE SEMICONDUCTOR LASER

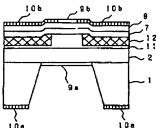
COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve current entrapment effect by providing a current block layer around an activation layer performing crystal growth for two times.

CONSTITUTION: An n-Ga_{0.6}Al_{0.4}As clad layer 2 and a p-GaAs activation layer 11 are allowed to grow in sequence on an n-GaAs substrate 1 by the first growth. Then, a mesa of $5\mu m\ϕ$ and a height up to $2.0\mu m$ is formed on the p-GaAs activation layer 11. Then, after allowing an n-Ga_{0.6}Al_{0.4}As block layer 12 to grow on the p-GaAs activation layer 11 including the mesa utilizing the characteristics of the LPE method, the thin n-Ga_{0.6}Al_{0.4}As block layer 12 on the mesa of the n-GaAs activation layer 11 is removed, and then a p-Ga_{0.6}Al_{0.4}As clad layer 7 and a p-Ga_{0.85}Al_{0.15}As cap layer 8 are allowed to grow. Finally, one part of the n-GaAs substrate 1 is removed until the n-Ga_{0.6}Al_{0.4}As clad layer 2 is exposed, a reflection mirror 9a and a reflection mirror 9b on a cap layer 8 are provided, and then electrodes 10a, 10a and 10b, 10b are provided to allow a surface-emission type semiconductor to be formed.





① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平2-52485

®Int. Cl. 5

四代 理 人

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)2月22日

H 01 S 3/18

7377-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

面発光型半導体レーザーの製造方法 69発明の名称

> 頤 昭63-205200 ②特

願 昭63(1988) 8月17日 22出

⑫発 明 健 一 伊賀 者

浩太郎

東京都町田市つくし野2丁目33番地10号

⑩発 明 者 古 沢 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内

晃 個発 明 者 茨 木

東京都千代田区永田町2丁目5番2号

新技術開発事業団 勿出 顖 人 東京工業大学長 の出 願 人

東京都目黒区大岡山2丁目12番1号

三洋電機株式会社 勿出 頣

弁理士 河野 登夫

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地

1. 奈明の名称 面発光型半導体レーザーの製造

2. 特許請求の範囲

1. 内部電流狭窄構造を有する面発光型半導体 レーザーの製造方法において、

第1導電型のGaAs基板上に、第1導電型の Ga 1-x Alx Asクラッド摺(x≥0.1)及び前記GaAs 基版と逆導電型である第2導電型のGaAs活性 盾をこの順に成長させる工程と、

前記GaAs活性層にメサ部を形成する工程と、 前記メサ部を含むGaAa活性眉上に、第1導 重型のGa1-y Aly Asプロック層(y≥0.1)を成 長させる工程と、

該Ga 1-y Aly Asプロック暦をその下のメサ 郎に達するまでメルトパック除去する工程と、 メルトパック除去した前記Ga 1-y Aly Asブ ロック暦上に、第2導電型のGai-κ Alx Asク ラッド暦及び第2導電型のGat-z Alz Asキャ ップ暦をこの順に成長させる工程と

を育することを特徴とする面積光型半導体 レーザーの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、内部電流狭窄構造を育する面発光型 半導体レーザーの製造方法に関する。

〔従来の技術〕

第7図は、内部電流狭窄構造を導入した従来の 面発光型半導体レーザーの構成を模式的に示す断 面図である。図中1はエッチングにより一部が除 去されたp-GaAs基板であって、基板1には、p-Gao.6 Alo. A As層 2 と、選択的メルトパックにより一部 が除去されたp-GaAs層3及びn-Gao.s Alo.4 Asブ ロック暦4とがこの順に積暦されている。ブロッ ク暦4には選択的メルトバックにより除去された 部分を含んでp-Gag, s Alo, 4 Asクラッド層 5 が積 暦されており、クラッド暦 5 にはp-Gao. g Alo. i As活性層 6. n-Gao.s Alo.4 Asクラッド層 7 及び n-Gao, es Alo. is As キャップ暦 8 がこの頃に積暦さ れている。また、前記基板1がエッチング除去さ

れた部分及びこの部分に対応するキャップ層 8 上に反射鏡9a,9a が設けられ、エッチング除去されない部分の基板 1 及び反射鏡9bを設けた部分以外のキャップ層 8 上に電極10b,10b が設けられている。

(発明が解決しようとする課題)

以上のような方法で製造された面発光型半導体レーザーは、活性層 6 から離れた位置で電流狭窄を行う構成であるため、活性層 6 が 2.0~4.0 μ m と比較的厚くなった場合、活性層 6 内部において電波拡がりが発生し、電流の閉じ込めが十分に行われないという問題がある。

また、以上のような方法で製造された面発光型 半導体レーザーは、活性層 6 での光典振方向に垂 直な方向に対して光の閉じ込めが十分に行われて いないという問題がある。

本発明はこのような問題を解決するためになされたものであって、電流閉じ込め効果が高く、また光閉じ込め効果を備えた、内部電流狭窄構造を有する面発光型半導体レーザーの製造方法の提供

Alx Asクラッド層(x ≥ 0.1) 及び前記GaAs基板と逆 導電型である第2導電型のGaAs活性層をこの順に 成長させ、前記GaAs活性層にメサ部を形成し、前 記メサ部を含む前記GaAs活性層上に、第1導電型 のGa1-y Aly Asプロック層(y ≥ 0.1) を成長させ、 該Ga1-y Aly Asプロック層をその下のメサ部まで メルトバック除去し、メルトバック除去した前記 Ga1-y Aly Asプロック層上に、第2導電型のGa1-x Alx Asクラッド層及び第2導電型のGa1-z Alz As キャップ層をこの順に成長させる。

(実施例)

以下、本発明をその実施例を示す図面に基づき 詳述する。第1図乃至第6図は本発明の面発光型 半導体レーザーの製造方法の工程を示す模式図で ある。

1 回目の成長で、まずn-GaAs 基板 1 にn-Gao.s Alo. 4 As クラッド暦 2 及びp-GaAs 活性暦11 (膜厚~3.0 μ m) を順次成長させる(第 1 図)。次に、p-GaAs 活性暦11に 5 μ m ø。高さ~2.0 μ m のメサを形成する(第 2 図 (a) 及び (b))。

を目的とする。

(課題を解決するための手段)

本発明の面発光型半導体レーザーの製造方法は、内部電流狭窄構造を有する面発光型半導体レーザーの製造方法において、第1導電型のGaAs基板上に、第1導電型のGaAs基板上に、第1導電型のGaAs基板と逆導電型である第2導電型のGaAs活性層をこの順に成長させる工程と、前記メサ部を含むGaAs活性層上に、第1導電型のGa1-y Aly Asブロック層(y≥0.1)を成長させる工程と、該Ga1-y Aly Asブロック層をその下のメサ部に達するまでメルトバック除去する工程と、メルトバック除去した前配Ga1-y Aly Asプロック層をでのメサーに、第2導電型のGa1-x Alx Asクラッド層及び第2導電型のGa1-z Alz Asキャップ層をこの順に成長させる工程とを特徴とする。

(作用)

本発明の面発光型半導体レーザーの製造方法は、 第1導電型のGaAs基板上に、第1導電型のGa1-x

2回目の成長で、メサを含むp-GaAs活性層11上に、その問題と比較してほとんど成長しない(例えば周囲~1μmに対してメサ上部から0.1μm)というLPB法の性質を利用してn-Gao.s Alo.。Asブロック層12を成長させた後、未飽和メルトによるメルトバックによってp-GaAs活性層11のメサ上部の薄いn-Gao.s Alo.。Asブロック層12を除去し(第3回及び第4回)、さらに、p-Gao.s Alo.。Asクラッド層7及びp-Gao.ssAlo.。isAsキャップ層3を成長させる(第5回)。

最後に、n-GaAs基板1の一部をエッチングによりn-Gao.a Alo.4 Asクラッド層2に達するまで除去し、除去した部分に反射鎖9a を設け、反射鎖9a に対応するp-Gao.es Alo.1s Asキャップ層8上に反射鏡9b を設け、さらに、n-GaAs基板1のエッチング除去しなかった部分及びp-Gao.es Alo.1s Asキャップ層8上の反射鏡9b 以外の部分に電極10a,10a 及び10b,10b を設け(第6図)、面発光型半導体レーザーが完成する。

なお、前記n-Gao.s Alo. 4 Asプロック暦12は、

その屈折率(~3.4) がp-GaAs 活性層11の屈折率 (~3.6) よりも小さいため、電流閉じ込めと同 時に光閉じ込め層としても機能する。

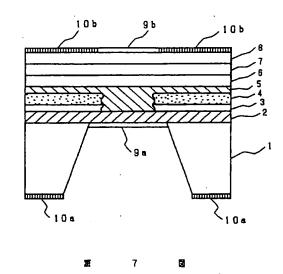
(発明の効果)

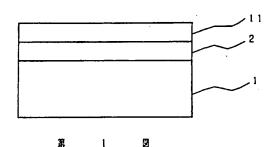
本発明の面発光型半導体レーザーの製造方法は、2回という少ない結晶成長で、活性層の周囲に電流ブロック層を設けたことにより電流閉じ込め効果を高めるとともに、電流ブロック層の屈折率が活性層の屈折率よりも小さいために光閉じ込め層としても機能するという優れた効果を奏する。

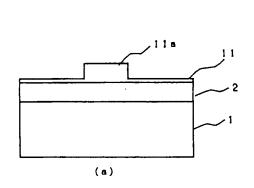
- 4. 図面の簡単な説明

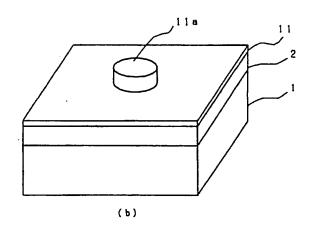
第1図乃至第6図は本発明の面発光型半導体レーザーの製造工程を示す模式図、第7図は従来の、面発光型半導体レーザーの構成を示す模式的断面図である。

1 …n-GaAs 基板 2 …n-Gao.s Alo., Asクラッド層 7 …p-Gao.s Alo., Asクラッド層 8 …p-Gao.s Alo., s Asキャップ圏 9 a, 9 b …反射鏡 10a,10b …電極 11…p-GaAs 活性層 12…n-Gao.s Alo., Asプロック層



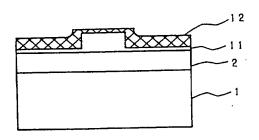




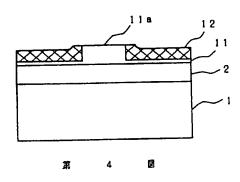


第 2 3

特開平2-52485.(4)



第 3 图



手統補正書(自発)

平成1年2月6日

100

特許庁長官 殿

1. 事件の表示

昭和63年特許爾第205200号

2. 発明の名称

面発光型半導体レーザーの製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

所在地 東京都千代田区永田町二丁目5番2号

名 称 新技術開発事業団

代表者 赤羽信久

所在地 東京都目黑区大岡山2丁目12番1号

名 称 東京工業大学長 田中 郁三

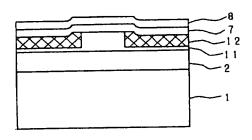
所在地 守口市京阪本通2丁目18番地

4. 代理人

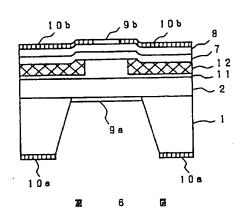
住 所 ②543 大阪市天王寺区四天王寺1 丁目 14番22号 日逸ピル 207号

河野特許事務所(電話 06-779-3088) [[Hist]]

氏 名 (7886)弁理士 河 野 登 夫



3 5 🔁



5. 補正の対象

明細書の「特許請求の範囲」の欄及び「発明の詳細な説明」の櫃

- 6. 補正の内容
- 6-1 明細書の「特許請求の範囲」の欄 別紙のとおり

6-2 明細書の「発明の詳細な説明」の欄

- (1) 明細書の第3頁2行目に「反射鏡9a.9a 」と あるのを、「反射鏡9a.9b 」と訂正する。
- (2) 明細書の第3頁4行目に「電極10b,10b 」と あるのを、「電極10a,10a 」と訂正する。
- (3) 明細書の第4頁6行目に「Ga1-x Alx Asクラッド層(x≥0.1)」とあるのを、「クラッド層」と 訂正する。
- (4) 明細書の第4頁10~11行目に「Ga t-y Aly As プロック層(y≥0.1)」とあるのを、「GaAl Asから なるプロック層」と訂正する。
- (6) 明細客の第4頁11~12行目に「Gat-y Aly As プロック層」とあるのを、「ブロック層」と訂正 する。

(6) 明細客の第4頁14行目に「Ga 1-y Aly Asブロック層」とあるのを、「ブロック層」と訂正する。

- (7) 明細書の第4頁15行目に「Ga1-x Alx Asグラッド層」とあるのを、「クラッド層」と訂正する。
- (8) 明細書の第4頁15~16行目に「Ga1-z Alz As キャップ層」とあるのを、「キャップ層」と訂正 する。
- (9) 明細書の第 4 頁 20行目~第 5 頁 1 行目に「Ga 1-x Alx Asクラッド層(x≥0.1)」とあるのを、「クラッド層」と訂正する。
- com 明細春の第5頁5行目に「Ga1-y Aly Asブロック層(y≥0.1)」とあるのを、「GaAlAsからなるプロック層」と訂正する。
- (11) 明細書の第 5 頁 6 行目に「Ga 1-y Aly Asプロック信」とあるのを、「ブロック信」と訂正する。
- (12) 明細書の第5頁8行目に「Gai-y Aly Asプロック層」とあるのを、「プロック層」と訂正する。
- (13) 明細書の第5頁8~9行目に「Gai-x Alx

Asクラッド層」とあるのを、「クラッド層」と訂 正する。

- (14) 明細書の第5頁9~10行目に「Ga_{1-z} Alz Asキャップ層」とあるのを、「キャップ層」と訂 正する。
- (15) 明細書の第5頁20行目と第6頁1行目との間に、「ここでn-クラッド層のA1組成比は0.4 としたが、0.3 以上であれば良い。また、後に形成するp-クラッド層も同様である。」と加入する。(16) 明細書の第6頁10行目と11行目との間に、「ここで、ブロック層12のA1組成比は0.4 としたが、0.1 以上であれば良い。」と加入する。
- 7. 添付書類の目録
- (L) 補正後の特許請求の範囲の全文を記載 した書面 1.通

補正後の特許請求の範囲の全文を記載した書面

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 内部電流狭窄構造を有する面発光型半導体レーザーの製造方法において、

第1導電型のGaAs基板上に、第1導電型の クラッド層及び前記GaAs基板と逆導電型である第2導電型のGaAs活性層をこの順に成長させる工程と、

前記GaAs活性層にメサ部を形成する工程と、 前記メサ部を含むGaAs活性層上に、第1導 電型のGaAIAsからなるプロック層を成長させ る工程と、

該<u>プロック層</u>をその下のメサ部に達するまでメルトバック除去する工程と、

メルトバック除去した前記<u>ブロック層</u>上に、 第2導電型の<u>クラッド層</u>及び第2導電型の<u>キャップ層</u>をこの順に成長させる工程と を有することを特徴とする面発光型半導体

レーザーの製造方法。